PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-251410

(43)Date of publication of application: 09.09.1994

(51)Int.CI.

G11B 7/135

(21)Application number: 05-033845

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

24.02.1993

(72)Inventor:

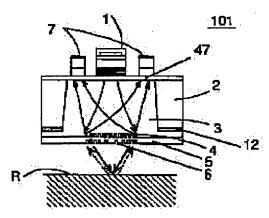
SHIMANO TAKESHI

ITOU AKITOMO

(54) OPTICAL HEAD AND PRODUCTION OF OPTICAL HEAD AND OPTICAL DISK DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an optical path in the direction perpendicular to an optical recording medium by decreasing the chromatic aberrations when the wavelength of a light source is changed by a temp. change etc. CONSTITUTION: A semiconductor laser 1 and a photodetector 7 are formed via a buffer layer 47 on a substrate 2 and an aperture is formed in the lower part of a laser exit surface and photodetecting surface. A first glass layer 3 is packed in this aperture and a diffraction grating 4 is formed on the rear surface of this first glass layer 3. A second glass layer 5 is laminated under the first glass layer 3 and a condenser lens 6 of ≤1mm aperture diameter consisting of a grating lens is formed on the rear surface of this second glass layer 5. As a result, the attenuation of the laser beam is lessened and the problem of the chromatic aberrations in the event of the change in the wavelength of the light source by the temp. change, etc., is not generated. The problem of the noise by the turn-back light is not generated. The point of the problem occurring in the formation of the optical path diagonal with the optical disk and the point of the problem in SCOOP structure are not generated. The size over the entire part is reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.02.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

17.07.2001

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3350789

[Date of registration]

20.09.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-251410

(43)公開日 平成6年(1994)9月9日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号 FI

技術表示箇所

G 1 1 B 7/135

Z 7247-5D

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平5-33845

(22)出願日

平成5年(1993)2月24日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 島野 健

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 伊藤 顕知

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 弁理士 有近 紳志郎

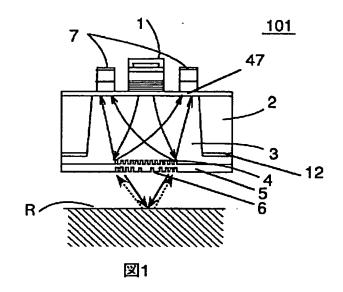
(54) 【発明の名称】 光ヘッドおよび光ヘッドの製造方法および光ディスク装置

(57)【要約】

【目的】 光源の波長が温度変化などによって変化した ときの色収差を小さくする。光記録媒体に対する光路を 垂直にする。

【構成】 半導体レーザ1及び光検出器7を基板2上に バッファ層47を介して形成し、レーザ光出射面及び受 光面の下部に開口部を形成し、その開口部に第1ガラス 層3を充填し、第1ガラス層3の下面に回折格子4を形 成し、第1ガラス層3の下に第2ガラス層5を積層し、 第2ガラス層5の下面にグレーティングレンズによるロ 径1mm以下の集光レンズ6を形成した光ヘッド10

【効果】 レーザ光の減衰が小さく、温度変化などによ って光源の波長が変化した場合の色収差の問題を生じな い。戻り光によるノイズの問題を生じない。光ディスク に対する光路を斜めにすることに起因する問題点および SCOOP構造の問題点を生じない。全体を小型化でき る。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体レーザをパッファ層を介して基板 上に形成し、レーザ光出射面の下部の基板に開口部を形 成し、さらに該開口部を透明層で充填し、その透明層の 下面にグレーティングレンズまたは屈折率分布レンズま たは凸レンズによる口径 1 mm以下の集光レンズを形成 したことを特徴とする光ヘッド。

【請求項2】 半導体レーザおよび光検出器を半導体レ ーザのレーザ光出射面と光検出器の受光面を同方向に向 けてバッファ層を介して同一基板上に形成し、前記レー 10 ザ光出射面と受光面の下部の基板に開口部を形成し、さ らに該開口部を第1透明層で充填し、その第1透明層の 下面に回折格子を形成し、前記第1透明層の下部に第2 透明層を積層し、その第2透明層の下面にグレーティン グレンズまたは屈折率分布レンズまたは凸レンズによる 集光レンズを形成し、前記面発光レーザから出射された レーザ光は、前記基板および第1透明層および回折格子 および第2透明層を透過し、前記集光レンズで真下に向 けて集光され、その集光レンズから離れた光記録媒体上 に光スポットを形成し、光記録媒体で反射された反射光 20 は、前記集光レンズおよび第2透明層を透過し、前記回 折格子で前記光検出器の受光面に向かうように回折さ れ、前記第1透明層を透過して前記光検出器に受光され ることを特徴とする光ヘッド。

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の光ヘッ ドにおいて、半導体レーザが面発光レーザであることを 特徴とする光ヘッド。

【請求項4】 請求項1から請求項3のいずれかに記載 の光ヘッドにおいて、半導体レーザがメサ構造であるこ とを特徴とする光ヘッド。

【請求項5】 請求項1から請求項4のいずれかに記載 の光ヘッドにおいて、2グループの光検出器を形成し、 各グループの光検出器の受光面の下部の基板と第1透明 層の間に、互いに直交する2つの偏光子を設けたことを 特徴とする光ヘッド。

【請求項6】 請求項1から請求項5のいずれかに記載 の光ヘッドにおいて、集光レンズを形成した透明層の下 部に集光レンズ部分を除いてセラミック膜を形成したこ とを特徴とする光ヘッド。

【請求項7】 ラミック膜の部分に薄膜コイルを設けたことを特徴とす る光ヘッド。

【請求項8】 請求項6または請求項7に記載の光ヘッ ドにおいて、光ヘッドの形状を浮上スライダ形状に加工 したことを特徴とする光ヘッド。

【請求項9】 請求項8に記載の光ヘッドにおいて、浮 上量が26μm以下であることを特徴とする光ヘッド。

【請求項10】 半導体レーザおよび光検出器を半導体 レーザのレーザ光出射面と光検出器の受光面を同方向に

ーザ光出射面と受光面の下部にエッチングにより開口を 形成し、さらに該開口部を充填する第1透明層をプラズ マCVD, スパッタリングなどにより積層し、その第1 透明層の下面にフォトマスク露光プロセスにより回折格 子を形成し、前記第1透明層の下部に第2透明層をプラ ズマCVD,スパッタリングなどにより積層し、その第 2透明層の下面にフォトマスク露光プロセスによりグレ ーティングレンズを形成するか又はイオン交換プロセス により屈折率分布レンズ又は凸レンズを形成することを 特徴とする光ヘッドの製造方法。

【請求項11】 次のプロセス(a)から(f)により 面発光レーザとフォトダイオードとを同時に作製するこ とを特徴とする光ヘッドの製造方法;

- (a) n型のGaAs基板上にn型のAlGaAs パッファ 層を成長し、その上にn+型GaAs層を成長し、その上 にn型のAlAsとGaAlAs を交互に積層した第1反射 ミラー層を形成する。
- (b) フォトダイオードを形成する部分のみ、エッチン グにより第1反射ミラー層を取り除き、その取り除いた 部分にn型のAlGaAs 層を成長する。
 - (c) 第1反射ミラー層およびn型のAlGaAs層の上 にn型のAlGaAsのクラッド層を形成し、その上にp 型のGaAlAs/GaAs の量子井戸層を成長して活性層 とし、その上にp型のGaAlAs のクラッド層を形成 し、その上にn型のAlAsとGaAlAs を交互に積層し た第2反射ミラー層を成長する。
 - (d) フォトダイオードを形成する部分のみ、エッチン グにより第2反射ミラー層を取り除き、その取り除いた 部分にp型のGaAs層を形成する。
- 30 (e) 第2反射ミラー層およびp型のGaAs層の上にp +型GaAs層を形成し、その上にAu電極を形成する。
 - (f) 面発光レーザとフォトダイオードとを分離する溝 を形成する。

【請求項12】 浮上量が26μm以下である浮上式の 光ヘッドと、記録面の情報競取側に透明保護層を持たな いか又は透明保護層が屈折率 1. 0媒質中における対物 レンズのパックフォーカスから前記浮上量を減じて保護 層屈折率を乗じた厚さ未満である光ディスクと、前記光 ヘッドを支持する支持機構と、前記光ディスクと前記光 請求項6に記載の光ヘッドにおいて、セ 40 ヘッドと前記支持機構とを少なくとも内部に包含する防 塵ケースとを具備してなることを特徴とする光ディスク 装置。

> 【請求項13】 記録面の情報読取側に透明保護層を持 たないか又は透明保護層が厚さ26μm未満である光デ ィスクと、請求項9に記載の浮上式の光ヘッドと、その 光ヘッドを支持する支持機構と、それらを内部に包含す る防塵ケースとを具備してなることを特徴とする光ディ スク装置。

【請求項14】 請求項12または請求項13に記載の 向けてパッファ層を介して同一基板上に形成し、前記レ 50 の光ディスク装置が、光ディスク書込/説取装置に対し .3

て
帝脱可能で且つ携帯可能なカートリッジであることを 特徴とする光ディスク装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ヘッドおよび光ヘッドの製造方法および光ディスク装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、例えば特開昭64-46242号公報および特開昭64-43822号公報に記載の光ヘッド(光ピックアップ)が知られている。特開昭64-46242号公報に記載の光ヘッドは、面発光レーザと光検出器とを同一基板上に形成し、その基板にガラス板を積層し、そのガラス板の表面にグレーティング集光レンズ(ホログラムレンズ)を形成したものである。また、特開昭64-43822号公報に記載の光ヘッドは、上記特開昭64-46242号公報に記載の構成の光ヘッドを光ヘッド本体とし、その光ヘッド本体を浮上スライダに取り付けたものである。

【0003】他の関連する従来技術は、「光ディスク技術;ラジオ技術社;尾上守夫監修」や「光ディスク;オ 20 ーム社;電子情報通信学会編」や「光エレクトロニクス;丸善;島田潤一著」や「面発光レーザ;オーム社;伊賀健一,小山二三男共著」などの書籍に記載されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記特開昭64-46 242号公報に記載の光ヘッドでは、グレーティング集 光レンズを用いているが、グレーティング集光レンズの 場合、光源の波長が温度変化などによって変化したとき の色収差が大きい。同公報では面発光レーザを用いれば 30 波長変化は生じないと述べているが、「応用物理 第6 0巻 第1号(1991年) 8頁 伊賀"面発光半導 体レーザ" 図12」に記載のように、温度によって波 長が変るため、やはり影響があるが、これに対する考慮 がされていない問題点がある。さらに、同公報に記載の 光ヘッドでは、面発光レーザから光ディスクへのレーザ 光の光路と光ディスクから光検出器への戻り光の光路と を分離するために光ディスクに対する光路が斜めになっ ているが、光路が斜めであると、収差や非対称な強度分 布が発生しやすく、スポットサイズが大きくなってしま *40* う問題点がある。なお、光路が斜めであることに起因す る問題点を考慮して、SCOOP構造の応用が、同公報 でも提案されているが、SCOOP構造の場合には、媒 体の反射率の違いしか検出することができないため、ト ラッキング信号検出や、光磁気信号の検出ができない欠 点がある。

【0005】一方、特開昭64-43822号公報に記載の光ヘッドは、別に作製した浮上スライダに光ヘッドを搭載するため、スライダ面と光ヘッドを通常2~3μmの焦点深度以内に調整することが非常に難しいという 50

問題点がある。もし自動焦点制御を行なうのであれば、この調整は不要となるが、同公報ではそれを行なわないのが目的であるから、これはやはり問題となる。なお、上記両公報および書籍には、面発光レーザを用いた光へッドの製造方法が開示されていない。また、浮上式の光へッドに適合した光ディスク装置が開示されていない。

【0006】そこで、本発明の第1の目的は、光源の波長が温度変化などによって変化したときの色収差を小さくできるようにした光ヘッドを提供することにある。また、本発明の第2の目的は、光ディスクに対する光路を斜めにすることに起因する上記問題点およびSCOOP構造の問題点を生じないように改良した光ヘッドを提供することにある。また、本発明の第3の目的は、浮上スライダとの位置決め調整の不要な浮上式の光ヘッドを提供することにある。また、本発明の第4の目的は、面発光レーザを用いた光ヘッドの製造方法を提供することにある。また、本発明の第5の目的は、浮上式の光ヘッドに適合した光ディスク装置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】第1の観点では、本発明は、半導体レーザを基板上にバッファ層を介して形成し、レーザ光出射面の下部の基板に開口を形成し、さらに該開口を充填する透明層を積層し、その透明層の下面にグレーティングレンズまたは屈折率分布レンズまたは凸レンズによる口径1mm以下の集光レンズを形成したことを特徴とする光ヘッドを提供する。

【0008】第2の観点では、本発明は、半導体レーザ および光検出器を半導体レーザのレーザ光出射面と光検 出器の受光面を同方向に向けてバッファ層を介して同一 基板上に形成し、前記レーザ光出射面と受光面の下部の 基板に開口部を形成し、さらに該開口部を充填する第1 透明層を積層し、その第1透明層の下面に回折格子を形 成し、前記第1透明層の下部に第2透明層を積層し、そ の第2透明層の下面にグレーティングレンズまたは屈折 率分布レンズまたは凸レンズによる集光レンズを形成 し、前記面発光レーザから出射されたレーザ光は、前記 基板および第1透明層および回折格子および第2透明層 を透過し、前記集光レンズで真下に向けて集光され、そ の集光レンズから離れた光記録媒体上に光スポットを形 成し、光記録媒体で反射された反射光は、前記集光レン ズおよび第2透明層を透過し、前記回折格子で前記光検 出器の受光面に向かうように回折され、前配第1透明層 を透過して前記光検出器に受光されることを特徴とする 光ヘッドを提供する。

【0009】第3の観点では、本発明は、光ヘッドの形状を浮上スライダ形状に一体として加工したことを特徴とする光ヘッドを提供する。

【0010】第4の観点では、本発明は、半導体レーザ および光検出器を半導体レーザのレーザ光出射面と光検 出器の受光面を同方向に向けてパッファ層を介して同一 基板上に形成し、前記レーザ光出射面と受光面の下部の基板にエッチングにより開口を形成し、さらに基板の下に該開口を充填する第1透明層をプラズマCVD、スパッタリングなどにより積層し、その第1透明層の下面にフォトマスク露光プロセスにより回折格子を形成し、前記第1透明層の下部に第2透明層をプラズマCVD、スパッタリングなどにより積層し、その第2透明層の下面にフォトマスク露光プロセスによりグレーティングレンズを形成するか又はイオン交換プロセスにより屈折率分布レンズ又は凸レンズを形成することを特徴とする光へ 10ッドの製造方法を提供する。

【0011】また、(a) n型のGaAs基板上にn型の AIGaAs パッファ層を成長し、その上にn+型GaAs 層を成長し、その上にn型のAlAsとGaAlAs を交互 に積層した第1反射ミラー層を形成する。(b)フォト ダイオードを形成する部分のみ、エッチングにより第1 反射ミラー層を取り除き、その取り除いた部分にn型の AlGaAs 層を成長する。(c)第1反射ミラー層およ びn型のAlGaAs層の上にn型のAlGaAsのクラッド 層を形成し、その上にp型のGaAlAs/GaAs の量子 20 井戸層を成長して活性層とし、その上にp型のGaA1A s のクラッド層を形成し、その上にn型のAlAsとGa AlAs を交互に積層した第2反射ミラー層を成長す る。(d)フォトダイオードを形成する部分のみ、エッ チングにより第2反射ミラー層を取り除き、その取り除 いた部分にp型のGaAs層を形成する。(e)第2反射 ミラー層およびp型のGaAs層の上にp+型GaAs層を 形成し、その上にAu電極を形成する。(f)面発光レ ーザとフォトダイオードとを分離する溝を形成する。以 上のプロセス(a)から(f)により面発光レーザとフ 30 ォトダイオードとを同時に作製することを特徴とする光 ヘッドの製造方法を提供する。

【0012】第5の観点では、本発明は、浮上量が26 μm以下である浮上式の光ヘッドと、記録面の情報読取 側に透明保護層を持たないか又は透明保護層が屈折率 1. 0媒質中における対物レンズのバックフォーカスから該浮上量を減じて保護層屈折率を乗じた厚さ未満である光ディスクと、前記光ヘッドを支持する支持機構と、前記光ディスクと前記光ヘッドと前記支持機構とを少なくとも内部に包含する防塵ケースとを具備してなること 40 を特徴とする光ディスク装置を提供する。

[0013]

【作用】上記第1の観点による本発明の光ヘッドでは、 半導体レーザをバッファ層を介して形成し、基板のレーザ光出射面の下部に開口部を形成したため、レーザ光の 減衰が小さくなる。また、基板の下に積層した透明層の 下面に1mm以下の集光レンズを形成したが、後で詳述するように、集光レンズの口径を1mm以下にすると、 波長変動 Δ λ = 3 nmでも0.1 λの波面精度が実現でき、温度変化などによって光源の波長が変化した場合の50 色収差の問題を生じないようになる。

【0014】上記第2の観点による本発明の光ヘッドでは、半導体レーザと集光レンズの間に回折格子を設け、 集光レンズを出射し光記録媒体で反射された光が再び同一の集光レンズに入射したのち、トラッキング信号、光磁気信号などが検出可能な光検出器の受光面に向かうようにした。このため、光ディスクに対する光路を斜めにすることに起因する問題点およびSCOOP構造の問題点を生じないようになる。

【0015】上記第3の観点による本発明の光ヘッドでは、浮上スライダを光ヘッド自体と一体として、酸化ジルコニウムなどのセラミック材料を臆厚を制御してスパッタなどで形成することで、浮上スライダと光ヘッドの位置決め調整を不要とすることが出来る。

【0016】上記第4の観点による本発明の光ヘッドの 製造方法では、フォトマスク露光プロセスなどの半導体 プロセスを用いて、本発明の光ヘッドを一体的に製造す ることが出来る。また、面発光レーザとフォトダイオー ドとを同時に作製することが出来る。

【0017】上記第5の観点による本発明の光ディスク 接置では、浮上量が26μm以下である浮上式の光ヘッドと、記録面の情報読取側に透明保護層を持たないか又 は透明保護層が厚さ屈折率1.0の媒質中における集光 レンズのパックフォーカスから浮上量を減じて保護層屈 折率を乗じた厚さ未満である光ディスクを用いる。後で詳述するように、光ヘッドの浮上量を26μm以下とすると、浮上変動量は2.6μm以下になり、この浮上変 動量を集光レンズの焦点深度で吸収できるようになる。 従って、焦点ずれ制御なしで記録面を読取可能となる。 保護層が薄いと光ディスクはホコリに弱くなるが、防塵 ケースに収容するので、実用上、支障を生じない。

[0018]

【実施例】以下、本発明の実施例を図を用いて説明す ス

-第1実施例-

図1は、本発明の第1実施例の光ヘッド101の構成断面図である。この光ヘッド101は、面発光レーザ1およびフォトダイオード7,7を、半導体レーザ1のレーザ光出射面とフォトダイオード7,7の受光面をn-GaAs基板2に向けて、n-GaAs基板2上にAlGaAsパッファ層47を介して形成し、前記レーザ光出射面と受光面の下部基板に開口を形成し、前記レーザ光出射面と受光面の下部基板に開口を形成し、さらにその開口部を第1ガラス層3で充填し、その第1ガラス層3の下面に回折格子4を形成し、前記第1ガラス層3の下部に第2ガラス層5を積層し、その第2ガラス層5の下面にグレーティングレンズによる口径1mm以下の集光レンズ6を形成した構造である。

【0019】面発光レーザ1から出射されたレーザ光 (図中、破線で示す)は、パッファ層47および第1ガラス層3および回折格子4および第2ガラス層5を透過

し、集光レンズ6で真下に向けて集光され、集光レンズ 6から離れた光記録媒体Rの記録面上に直径0. 4μm ~2 µmの光スポットを形成する。集光レンズ6と光記・ 録媒体Rの記録面の距離は、1mm以下である。

【0020】光記録媒体Rの記録面で反射された反射光 (図中、2点鎖線で示す)は、集光レンズ6および第2 ガラス層5を透過し、回折格子4でフォトダイオード 7, 7の受光面に向かうように回折され、第1ガラス層 3を透過して、フォトダイオード7,7に受光される。

層を形成し、基板2に開口部を形成する理由は、レーザ*

$$W(h) = Ah^4$$

で与えられる(光工学ハンドブック;小瀬輝次他編;朝 倉書店; p180)。ここで、ホログラムから物点まで の距離Ro, 記録時参照光源までの距離Rェ, 再生時参※

*発振波長において吸収の大きい($\alpha=10$ (cm-1)) G aAs基板を除去し、吸収の小さい($\alpha=20(cm^{-1})$) AlGaAsパッファ層でレーザを支持するためである。 AlGaAs を用いても電気伝導率はGaAsと変らないた め、光吸収損失を大きくすることなく、パッファ層厚を 厚くして電気抵抗を減らすことができる。また、集光レ ンズ6の口径を1mm以下とする理由は、光源の波長が 温度変化などによって変化したときの色収差を最大値で 少なくとも入/4以下に抑えるためであるすなわち、ホ 【0021】レーザ光出射面と受光面の下部にバッファ 10 ログラムの球面収差Wは、ホログラム上での光軸からの 入射光線の高さをhとして、

(1)

※照光源までの距離Rc, 再生像点までの距離Ri, 記録 時波長入、再生時波長入、とすれば、

となる。これより、集光レンズ6の口径2hを1mm以

下にすると、波長変動が3 nmのときでも、収差を入/

10以下に抑えることが出来る。これは、凸レンズによ

レンズを考えると、その球面収差Wは、物空間の屈折率

(8)

30 る集光レンズでも同様である。例えば、球面1面による

$$A = \{ (\lambda' / \lambda) (1/Rr^3 - 1/Ro^3) - 1/Rc^3 + 1/Ri^3 \}$$
 (2)

である。一方、結像関係は、

$$1/Ri = 1/Rc + (\lambda'/\lambda) (1/Ro - 1/Rr)$$
 (3)

である。そこで、Rr→−∞、Rc→−∞とすれば、

W (h) =
$$(1/8 Ro^3)$$
 { $(\lambda'/\lambda)^3 - (\lambda'/\lambda)$ } h⁴ (4)

となる。波長変動Δλと開口数NAを、

$$\lambda' / \lambda = (\lambda + \Delta \lambda) / \lambda \tag{5}$$

$$(NA) = h/R_0 \tag{6}$$

とすれば、

$$W(h, NA) = \{ (NA) \frac{3}{\Delta} \lambda / (4\lambda) \} h$$
 (7)

★W (h=0. 5mm) = 0. 10 λ

となる。つまり、開口数NAが一定の場合、波長変動△ 入によって生じる最大の球面収差Wは、ホログラム上で の光軸からの入射光線の高されに比例することが判る。 例えば、NA=0.55, λ =0.78 μ m, $\Delta\lambda$ =3 nmのとき、

 $W (h=2. 0mm) = 0. 41\lambda$

$$W(h=1.0\,\mathrm{mm})=0.21\,\lambda$$
 $extstyle extstyle extstyl$

W (h) = $-\{3n/(8(n-1)^2f^3)\}h^4$

である。開口数NAを、

$$NA = n h / f$$
 (9)

とすれば、

$$W (h) = - \{3 (NA)^{3} / (8 (n-1)^{2} n^{2}) \} h$$
 (10)

となる。これより、閉口数NAを一定にして、口径2h を小さくすれば、収差を小さくすることが出来る。な お、これは球面収差に限らず、他の収差についても同様 40 である。

【0022】さて、回折格子4を備えることで反射光の 分岐を行い、光記録媒体Rに対する光路を垂直としてい るから、光路が斜めであることに起因する問題を生じな い。なお、回折格子4による±1次回折光を合わせた回 折効率を50%とすれば、面発光レーザ1に25%の反 射光が戻るが、面発光レーザ1では戻り光によるモード ホップが起こりにくいので、影響は少ない。フォトダイ オード7.7の受光量は、合わせて25%の最大値を得 ることが出来る。

【0023】図2は、回折格子4とフォトダイオード7 の概念図である。回折格子4は、光記録媒体Rの記録ト ラック方向に平行な中央線を境に両側が45°傾いて互 いに直交する直線型の回折格子である。フォトダイオー ド7は、回折格子4による±1次回折光を受光できるよ うに4箇所に設置されている。4箇所のフォトダイオー ド7a, 7b, 7c, 7dは、回折格子4の分割方向に さらに2分割されている。

【0024】図3は、4箇所のフォトダイオード7a, 7 b, 7 c, 7 dにそれぞれに入射する反射光の後焦点 時、合焦点時、前焦点時の光分布を示す。図4は、光へ ッド101における信号検出回路の例である。焦点ずれ 50 信号AFは、図4中の上段外側と下段内側の4つのフォ

の上に、n型のAlAsとGaAlAs を交互に積層した反射ミラー層15bを形成する。その上に、導電率を上げるため多量のp型不純物を添加したp型GaAs層19を形成する。最後に、Au 電極20を形成する。

10

トダイオードの出力を加算器8aで加算し、上段内側と下段外側の4つのフォトダイオードの出力を加算器8bで加算し、両加算器8a,8bの出力を減算器9aで減算して得られる。トラックずれ信号TRは、トラックずれ信号TRは、トラックずれに伴う光記録媒体Rからの反射光の分布の不均一さから得られるので、図2における回折格子4の左右両側に入射する光量の差をとればよい。従って、図4中の上段左側と下段右側の4つのフォトダイオードの出力を加算器8cで加算し、上段右内側と下段左側の4つのフォトダイオードの出力を加算器8c,8dの出力を減算器9bで減算して得られる。光記憶媒体Rが追記型,読出専用型の光ディスクの場合、再生信号は全てのフォトダイオードの出力の和をとればよい。従って、両加算器8c,8dの出力を加算器9cで加算して得られる。

[0028] 図7は、面発光型レーザ1のメサ型の構成例である。図6と同様の構造を作製した後、レーザ部分のみを円柱形に残し、他の部分をエッチングにより除去する。円柱形のメサ部の直径は 2μ m $\sim 3\mu$ mであり、高さは約 5μ mである。メサ部の直径が小さいため、レーザ部分からのレーザ光の放射角度 θ は、 $30^*\sim 44^*$ と大きな値となる。このため、例えば焦点距離=0.1mm, NA=0.55の集光レンズ6を用いる場合、ガラス層の屈折率を1.5とすれば面発光型レーザ1から集光レンズ6までの距離を 220μ m $\sim 320\mu$ mと極めて短くでき、光ヘッド101を小型化できる。また、メサ型とすることにより光電界及び注入電流のとじこめの効果が高くなるため、低しきい値電流化を図れ

【0025】図5に、光ヘッド101の製造方法を例示する。

【0029】図8は、フォトダイオード7の構成例である。n型のAlGaAsバッファ層47上に、多量のn型不純物を添加したn+型GaAs層14を成長する。その上に、不純物をドープしないGaAs層21を成長する。その上に、p型のGaAs層22を部分的に成長する。p型のGaAs層22の一部をマスクし、SiO2絶縁層23を形成する。次いで、マスクを除去し、Au電極20を形成する。

(a)n-GaAs基板2の下面に、n-AlGaAs パッファ層47を成長させ、その下面に補強用ガラス基板11を密着させ、その上面にAl電板12を蒸着する。

【0030】通常は、面発光レーザ1を作製した後、フォトダイオード7を作製するが、両者を同時に作製することも可能である。図9に、面発光レーザ1とフォトダイオード7を同時に作製する製造方法を示す。

(b) A 1 電極 1 2 および n - Ga A s 基板 2 をエッチング して、レーザ光出射用の穴 2 b を加工する。

(a) n型のAlGaAs パッファ層47上に、導電率を上げるため多量のn型不純物を添加したn+型GaAs層14を成長する。その上に、n型のAlAs とGaAlAsを交互に積層した反射ミラー層15aを形成する。

(c) A 1 電極 1 2 および n - Ga A s 基板 2 の上に、プラズマ C V D, スパッタリングなどの方法で、第 1 ガラス層 3 を堆積させ、研磨等の方法で平滑化するか、紫外線硬化樹脂などを充填、硬化させるなどを行ない、上記エッチング穴を補填する。

(b) フォトダイオード7を形成する部分のみ、エッチングにより反射ミラー層15aを取り除く。反射ミラー層15aを取り除いた部分に、n型のAlGaAs層25を成長する。

【0026】(d)第1ガラス層3の上面にフォトマスク 露光プロセスにより回折格子4を作製する。すなわち、 第1ガラス層3の上面にフォトレジストを塗布し、乾燥 30 し、回折格子パターンを露光し、現像し、イオンピーム 加工などにより回折格子4を作製する。

(c) 反射ミラー層15aおよびn型のAlGaAs 層25の上に、n型のAlGaAsのクラッド層16を形成する。その上に、p型のGaAlAs/GaAs の量子井戸層17を成長して活性層とする。その上に、p型のGaAlAsのクラッド層18を形成する。その上に、n型のAlAsとGaAlAsを交互に積層した反射ミラー層15bを成長する。フォトダイオード7を形成する部分のみ、エッチングにより反射ミラー層15bを取り除いた部分に、p型のGaAs層22を形成する。さらに、反射ミラー層15bおよびp型のGaAs層22の上に、導電率を上げるため多量のp型不純物を添加したp+型のGaAs層19を形成

(e)第1ガラス層3の上に、屈折率の異なる第2ガラス層5をプラズマCVD,スパッタリングなどの方法で積層し、フォトマスク露光プロセスによりグレーティングレンズ6を作製する。

(f)補強用ガラス基板11を除去し、パッファ層47の 下面に面発光レーザ1およびフォトダイオード7,7を 作製する。

【0027】図6は、面発光レーザ1の埋込型の構成例 40である。n-AlGaAs パッファ層47上に、導電率を上げるため多量のn型不純物を添加したn+型GaAs層14を成長する。その上に、n型のAlAs とGaAlAsを交互に積層した反射ミラー層15aを形成する。その上に、n型のGaAlAsのクラッド層16を成長する。更に、p型のGaAlAs/GaAsの量子井戸層17を形成して活性層とする。GaAlAsのみで活性層を形成しても十分な特性が得られるが、量子井戸を用いることにより、低しきい値電流化を図れる。量子井戸層17の上に、p型のGaAlAsのクラッド層18を成長する。そ 50

10

する。

(d) p+型のGaAs 層 19 の上に、Au 電極 20 を形成する。そして、エッチングにより面発光レーザ 1 とフォトダイオード 7 とを分離する。

このように、面発光レーザ1とフォトダイオード7とを 同時に作製すれば、製造工程を大幅に簡略化でき、低コ スト化を図ることが出来る。

【0031】-第2実施例-

図10は、本発明の第2実施例の光ヘッド102の構成 断面図である。この光ヘッド102は、図1の光ヘッド 101における集光レンズ6がグレーティングレンズで あったのに対して、凸レンズを用いたものである。

【0032】-第3実施例-

図11は、本発明の第3実施例の光ヘッド103の構成 断面図である。この光ヘッド103は、図1の光ヘッド 101におけるフォトダイオード7の直下の下部基板2 aに、フィルム状の偏光子28,29を貼着したもので ある。偏光子28,29は、それぞれ直交する透過偏光 方向を有している。なお、偏光子28、29の透過偏光 軸方向が反射光の偏光方向に対してそれぞれ±45°を 20 なす場合、最も検出感度が高くなる(尾島、角田「光磁 気記録技術」光学 第18巻第11号(1989年)5 99頁)。図12は、光ヘッド103における信号検出 回路の例である。 焦点ずれ信号 AFは、 図12中の上段 外側と下段内側の4つのフォトダイオードの出力を加算 器8aで加算し、上段内側と下段外側の4つのフォトダ イオードの出力を加算器8bで加算し、両加算器8a, 8 bの出力を減算器 9 a で減算して得られる。トラック ずれ信号TRは、図12中の上段左側と下段右側の4つ のフォトダイオードの出力を加算器8 c で加算し、上段 右内側と下段左側の4つのフォトダイオードの出力を加 算器8dで加算し、両加算器8c、8dの出力を減算器 9 bで減算して得られる。光記憶媒体Rが啓換型のMO タイプの光ディスクの場合、光磁気信号MOは、偏光子 28に含まれるフォトダイオードの出力の和と、偏光子 28に含まれるフォトダイオードの出力の和の差をとれ ばよい。従って、図12中の上段左側と下段左側の4つ のフォトダイオードの出力を加算器8 e で加算し、上段 右内側と下段右側の4つのフォトダイオードの出力を加 算器 8 f で加算し、両加算器 8 e , 8 f の出力を減算器 40 9 dで減算して得られる。

【0033】-第4実施例-

図13は、本発明の第4実施例の光ヘッド104の構成 断面図である。この光ヘッド104は、上記第1実施例 から第3実施例の光ヘッド101,102,103の周 囲に、AFアクチュエータ35を備えたものである(但 し、図13は、光ヘッド101を備えたものである)。 光記録媒体Rは、光ディスクである。光ディスクは、一 般に、記録面40の情報読取側に厚さ1.2mmの透明 保護層34を有している。例えばレーザ側NA=0.3 12

の有限系集光レンズ 6 を用いる場合、面発光型レーザ 1 から集光レンズ 6 までの距離は $2 \, \text{mm}$ 程度になり、光 γ ド $1 \, 0 \, 4$ の大きさは $3 \, \text{mm} \times 3 \, \text{mm} \times 3 \, \text{mm}$ 程度となる。

【0034】-第5実施例-

図14は、本発明の第5実施例の光ヘッド105の構成 断面図である。この光ヘッド105は、上記第1実施例 から第3実施例の光ヘッド101,102,103の底 面に、酸化ジルコニウム等のセラミック材料製のスライ ダ底補強層13を形成し、且つ、全体を浮上スライダ形 状に加工したものである。浮上スライダを製膜プロセス によって光ヘッドと一体に成形するため、スライダ底面 に対する光ヘッドの位置決め調整が不要となる。

【0035】光ヘッド105の浮上量は、光ヘッド10 5の形状や光記録媒体Rの線速度に依存するが、例えば 26μm以下である。浮上量変動量は、定常トラッキン グ状態で浮上量の約10%であるから、浮上量26 µm に対し、約2.6 μmである。集光レンズ6の焦点深度 は、 λ/NA^2 で近似されるから、 $\lambda=0$. $78\mu m$, NA=0. 55とすれば、約2.6 μ mとなる。このと き、浮上変動量 2. 6 µmは集光レンズ 6 の焦点深度以 下であるから、焦点ずれ補正の制御は不要となる。すな わち、集光レンズ6の焦点深度以下の浮上変動量にすれ ばよい。ただし、光記録媒体Rは、記録面の情報読取側 に透明保護層を持たないか又は透明保護層が屈折率 1. 0の媒質中における集光レンズのパックフォーカスから 浮上量を減じて保護層屈折率を乗じた厚さ未満のものと する。透明保護層を持たないか又は透明保護層が厚さ1 0 0 μm未満程度の場合、表面にホコリが付着すると読 30 取に支障を生じるので、防塵構造のケース中に入れる必 要がある。なお、焦点ずれ補正の制御が不要の場合は、 図4、図12の回路中の焦点ずれ信号AFの検出部分も 不要になる。

【0036】図15に、光ヘッド105の製造方法を示す。(a)は、図5の(a) \sim (f) で説明したプロセスにより作製された状態である。

(b)グレーティングレンズ6の部分をマスクし、その周辺に酸化ジルコニウムなどのセラミックをスパッタなどの方法で堆積し、スライダ底補強層13とする。堆積する厚さは、グレーティングレンズ6のパックフォーカス(空気中におけるレンズ表面から焦点までの距離)から浮上量と光ディスク保護層厚さを保護層屈折率で除した厚さを差し引いた量とする。

(c)補強用ガラス基板11を除去し、基板2の下面に面 発光レーザ1およびフォトダイオード7,7を作製す ス

【0037】-第6実施例-

図16は、本発明の第6実施例の光ヘッド106の構成 断面図である。この光ヘッド106は、上配第5実施例 50 の光ヘッド105の底面のスライダ底補強層13に、磁 界印加用の薄膜型の磁気コイル39を備えたものであ る。図17は、磁気コイル39とその磁界の説明図であ る。巻数n,半径aの円電流Iのつくる磁界Hは、その 中心軸を上において、

 $H = n a^2 I / 2 \sqrt{(a^2 + z^2)^3}$

で与えられる。例えば、n=5, $a=50 \mu m$, z=1 μ m、I=160mAとすると、H=1000eの磁界を 得ることが出来る。

【0038】-第7実施例-

図18は、本発明の第7実施例の光ディスク装置201 の斜視図である。この光ディスク装置201は、記録面 の情報読取側に透明保護層を持たないか又は透明保護層 が厚さ26 μm未満の光記録媒体Rと,上記第5 実施例 の浮上式の光ヘッド105又は上記第6実施例の浮上式 の光ヘッド106と、その光ヘッドを支持する支持アー ム46と、トラッキングアクチュエータ31とを防塵ケ ース37に内蔵し、電源や信号の接続端子45を設けた ものである。

【0039】この光ディスク装置201は、光記録媒体 Rに厚い透明保護層がなく,焦点ずれ検出回路や焦点ず 20 れ補正アクチュエータも含まないため、非常に薄型、軽 量になり、携帯可能なカートリッジにすることが出来 る。この場合、図19に示すように、光ディスク書込/ 読取装置33に対して着脱して使用する。なお、光ディ スク書込/読取装置33も、光記録媒体Rのドライブ機 構と信号処理回路を内蔵すればよく、光ヘッドやトラッ キングアクチュエータが要らないため、小型、安価にな る。

【0040】-第8実施例-

図20は、本発明の第8実施例の光ディスク装置202 の斜視図である。この光ディスク装置202は、記録面 の情報読取側に透明保護層を持たないか又は透明保護層 が厚さ26 μm未満の光記録媒体Rと,上記第5 実施例 の浮上式の光ヘッド105又は上記第6実施例の浮上式 の光ヘッド106と、その光ヘッドを支持する支持アー ム46とを防塵ケース38に内蔵し、電源や信号の接続 端子45を設けたものである。トラッキングアクチュエ ータ31は、光ディスク書込/読取装置330に設けら れ、光ディスク装置202の支持アーム46と接続可能 になっている。この光ディスク装置202は、トラッキ 40 ングアクチュエータ31を含まないため、より小型、安 価になる。

[0041]

【発明の効果】本発明の光ヘッドによれば、レーザ光の 減衰が小さく、温度変化などによって光源の波長が変化 した場合の色収差の問題を生じないようになる。また、 半導体レーザへの戻り光によるノイズの問題を生じな い。また、光ディスクに対する光路を斜めにすることに 起因する問題点およびSCOOP構造の問題点を生じな

用いないから、全体を小型化することが出来る。本発明 の光ヘッドの製造方法によれば、フォトマスク露光プロ セスなどの半導体プロセスを用いて、本発明の光ヘッド を一体的に製造することが出来る。また、面発光レーザ とフォトダイオードとを同時に作製することが出来る。 本発明の光ディスク装置によれば、焦点ずれ制御なしで 記録面を読取可能となる。

14

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例の光ヘッドの構成断面図で *10* ある。

【図2】回折格子とフォトダイオードの関係説明図であ

【図3】焦点ずれによるフォトダイオード上の光分布の 変化の説明図である。

【図4】図1の光ヘッドからの信号取出回路の回路図で

【図5】図1の光ヘッドの製造方法の説明図である。

【図6】埋込型の面発光レーザの断面構造図である。

【図7】メサ型の面発光レーザの断面構造図である。

【図8】 フォトダイオードの断面構造図である。

【図9】面発光レーザとフォトダイオードの同時作製方 法の説明図である。

【図10】本発明の第2実施例の光ヘッドの構成断面図

【図11】本発明の第3実施例の光ヘッドの構成断面図

【図12】図11の光ヘッドからの信号取出回路の回路 図である。

【図13】本発明の第4実施例の光ヘッドの構成断面図 30 である。

【図14】本発明の第5実施例の光ヘッドの構成断面図 である。

【図15】図14の光ヘッドの製造方法の説明図であ

【図16】本発明の第6実施例の光ヘッドの構成断面図

【図17】図16の光ヘッドにおける磁気コイルとその 磁界の説明図である。

【図18】本発明の第7実施例の光ディスク装置の斜視 図である。

【図19】図18の光ディスク装置の使用状態説明図で

【図20】本発明の第8実施例の光ディスク装置の斜視 、図である。

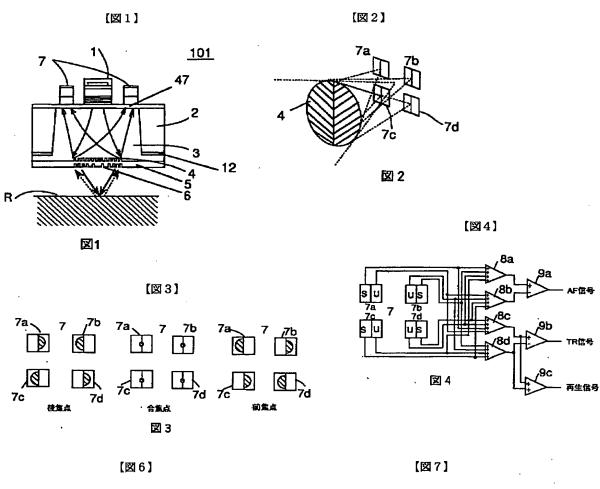
【符号の説明】

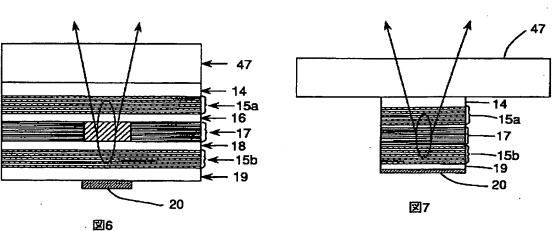
 $101, 102, 103, 104, 105, 106 \cdots$ 光ヘッド、1····面発光レーザ、2····n-GaAs基 板、2a・・・・下部基板、3・・・・第1ガラス層、4・・・・回 折格子、5…第2ガラス層、6…集光レンズ、7,

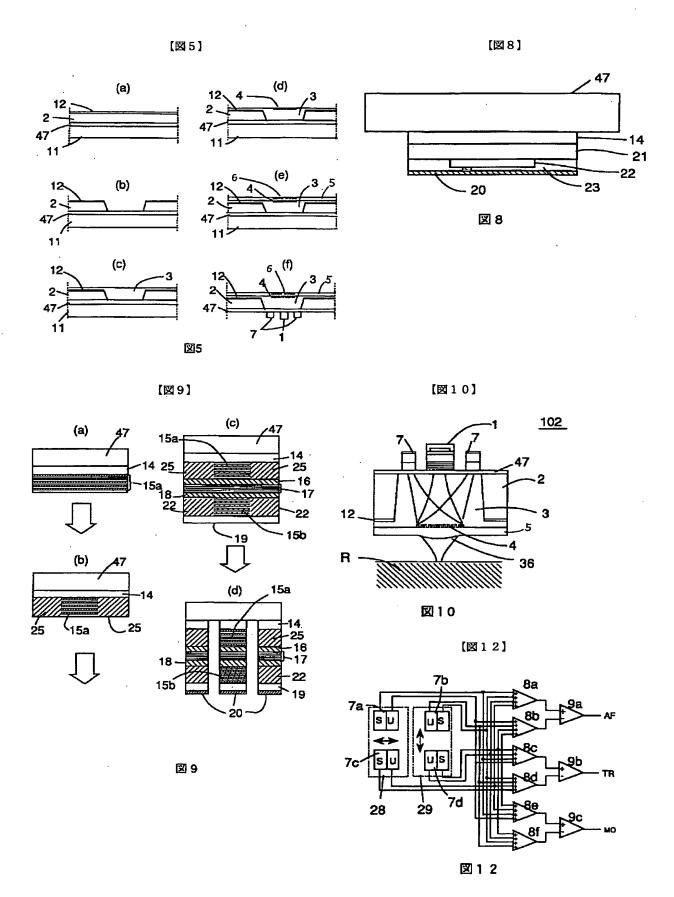
・・・A 1 電極、8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 9 c・・・加算器、9 a, 9 b, 9 d・・・・減算器、1 1・・・・ガラス基板、1 3・・・・スライダ底補強層、1 4・・・・ n+型GaAs層、1 5 a, 1 5 b・・・反射ミラー層、1 6, 1 8・・・クラッド層、1 7・・・量子井戸層、1 9・・・ p+型GaAs層、2 0・・・・Au電極、2 1・・・・GaAs層、2 2・・・・p型GaAs層、2 3・・・・SiO2絶縁層、2 5・・・・

n型A1GaAs層、28,29…偏光子、34…透明保護層、36…凸レンズ、39…磁気コイル、201,202…光ディスク装置、31…トラッキングアクチュエータ、33,330…光ディスク書込/読取装置、45…接続端子、46…支持アーム、R…光記録媒体、47…n—A1GaAsパッファ層

16







(図11)

101

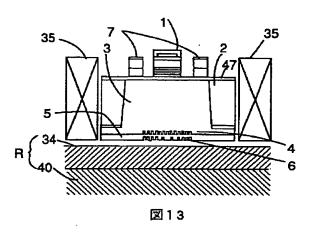
47

29

2

3

12



[図13]

[図14]

105

7

17

47

2

R

6

図14

